

合肥半导体协会简报

(总第 35 期)

合肥市半导体行业协会

【2019】第 11 期

合肥市集成电路产业集群发展研讨会顺利举办

11 月 26 日，合肥市集成电路产业集群发展研讨“合肥海峡两岸集成电路产业合作试验区规划”论证会在合肥市政务中心成功召开。本次会议由合肥市政府副市长王文松主持。国家集成电路产业发展咨询委员会专家严晓浪、中国半导体协会专家委员会副主任陈贤，华润微电子有限公司常务副董事长陈南翔、东南大学国家 ASIC 中心主任时龙兴、合肥市半导体行业协会理事长陈军宁等数十位行业专家、企业家汇聚合肥，为集成电路产业谋划建言献策。

会上，市半导体协会汇报了“合肥市集成电路产业发展情况及合肥海峡两岸集成电路产业合作试验区发展规划”，各位专家就规划充分交流意见，对海峡两岸合作试验区政策优惠、人才培养、平台建设等方面提出了各自宝贵意见及建议。

省、市、区三级政府紧跟国家产业步伐，对集成电路产业发展高度重视，从政策上给予大力支持。从 2013 年的十余家企业发展到近 200 家企业，是少数涵盖设计、制造、封装、设备、材料等集成电路全产业链城市之一，2018 年被国家工信部授牌“海峡两岸集成电路产业合作试验区”。专家们对合肥近几年集成电路产业高速发展表示了肯定。

省发改委、省台办、省经信厅、市委组织部、市发改委、市台办、市经信局、市人社局、高新区、经开区、新站高新区、市产投集团、市建投集团、兴泰集团等相关代表参加了此次会议。

协会举办光电与半导体技术座谈会

11月22日，由合肥市台湾事务办公室，合肥高新技术产业开发区、合肥市半导体行业协会主办的光电与半导体技术座谈会在高新区举行。合肥市人民政府台湾事务办公室副主任杨华龙参加本次会议。市教育局、高新区、安徽大学等相关部门及高校参加本次会议。

本次会议特邀到了宏碁计算机创始人之一、光电科技工业协进会 PIDA 董事长邵中和为分享数字光学方面的研究，与大家探讨了硅基光学、数字光学的发展，以及未来在半导体产业的趋势。

邵中和是台湾知名科技企业家，涉及科技、资讯、IC、光电等产业领域，宏碁集团创始人之一，目前担任台湾光电协进会董事长。

中国集成电路设计业 2019 年会在南京召开

“构建芯生态，共圆芯梦想”，11月21日至22日，由中国半导体行业协会、“核高基”国家科技重大专项总体专家组、集成电路设计产业技术创新联盟、南京市江北新区管理委员会共同主办的中国集成电路设计业 2019 年会暨南京集成电路产业创新发展高峰论坛在南京盛大召开。

中国半导体行业协会集成电路设计分会理事长魏少军教授为大会作了题为《持续为客户创造价值》的主旨报告，对今年中国

IC设计业的总体发展情况进行了分析和总结。2019年，中国IC设计业的产业规模继续增长、发展质量整体向好、产业集中度情况有所好转。预计2019全行业销售销售额将首次超过3000亿人民币。同时，进入10大设计企业门槛提高到48亿元，比去年的30亿元，大幅度提高了18亿元。

大会分为高峰论坛、专题研讨、产品展示三个部分，来自全球十多个国家和地区的百余家顶尖IC（集成电路）企业展示了各自最新的产品与技术。在大会第一天的高峰论坛上，TSMC、Synopsys、Cadence、芯原、Mentor、国微、和舰、ARM、中芯国际、华大九天、华力、GLOBALFOUNDRIES、SiFive、芯愿景、摩尔精英、锐成芯微、Socionext、Silvaco、平头哥半导体等知名企业的高层代表围绕产业现状、机遇与挑战、调整与创新、合作与共赢等相关议题，和与会代表分享了各自的观点。

国家相关部委和地方领导、国内外有关专家、各地方基地和行业协会代表、国内外集成电路设计企业及IP服务厂商、EDA厂商、Foundry厂商、封装测试厂商、系统厂商、风险投资公司、集成电路产业园区和有关媒体代表等2000余人参加了会议。

协会受邀参加2019全球半导体联盟(GSA)亚太区领袖论坛

11月13日，2019全球半导体联盟(GSA)亚太区领袖论坛在台北举办。GSA联合创始人兼总裁薛朱迪（Jodi Shelton），GSA董事会主席、钰创科技（Etron Technology）董事长兼首席执行官卢超群博士出席论坛并致欢迎辞。长鑫存储技术有限公司也参加了此次论坛。

此次论坛的主题是“自适应智能：云计算与边缘计算相辅相成（Adaptive Intelligence: The Cloud-Edge Symbiosis）”。

来自鸿海集团 (Hon Hai Technology Group)、德勤咨询 (Deloitte Consulting)、NXP 半导体 (NXP Semiconductors)、微软 (Microsoft)、新思科技 (Synopsys)、瑞萨电子 (Renesas)、北京兆易创新 (GigaDevice) 等国际知名半导体企业高管分别发表了主题演讲。

会议期间,协会代表与全球半导体产业领袖们就产业发展中的问题和趋势进行深入交流,并分享了合肥市产业发展现状、政策环境,为产业快速发展集聚增添新动力。

芯碁微装荣获中国创新创业大赛先进制造行业二等奖

11月7日,第八届中国创新创业大赛先进制造行业全国总决赛在洛阳迎来巅峰决战。经过半决赛、决赛的激烈角逐,合肥芯碁微电子装备股份有限公司(以下简称“芯碁微装”)斩获总决赛成长组二等奖。

芯碁微装此次参赛的项目是130nm制版光刻设备的研制及产业化,作为国内唯一半导体制版光刻设备制造商,芯碁微装旨在逐步改善国内集成电路设备100%依赖进口的局面。

报:省市相关部门、中国半导体行业协会、中国半导体行业协会集成电路设计分会

送:协会各会员单位、协会个人会员

合肥市半导体行业协会

2019年12月05日印发

地址:合肥市高新区天元路2号

电话:0551-65334528

Email:office@hfsia.com